

请打印本页，填写表格并携至会场。

e-邀请券

亚洲领先！ 汇集2,640*家展商

NEPCON
2019 JAPAN

48th Electronics
R&D and Manufacturing
Technology Expo

日期：2019年1月16日（星期三）-18日（星期五）10:00-18:00 (1月18日 10:00-17:00)

会场：东京有明国际展览中心（Tokyo Big Sight, Japan）

主办单位：Reed Exhibitions Japan Ltd. URL：www.nepconjapan.jp/zh-cn/

未持本券者，入场费5,000日元/人。18岁未滿者谢绝入场。

所有前沿电子研发与制造技术汇集一堂

观众

主要来自以下制造商的
专业技术人员：

- 电子设备
- 半导体/电子元件
- 汽车/汽车零部件
- 医疗器械
- 机器人/FA设备
- 电子行业新贵公司

等

商务洽谈

- ◆ 宣传介绍新产品与新技术
- ◆ 技术咨询
- ◆ 洽谈价格/安排交货日期

展商

主要来自以下行业的
制造商与贸易公司：

- 贴片机/检测设备
- IC&传感器封装技术
- 电子元件/材料
- 印刷线路板
- 微细加工技术
- LED&激光二极管技术

等

参观者登记卡 在会场提交

此卡非预登记卡，请您本人填写完整以下表格（并携带2张名片），在NEPCON JAPAN展览会场提交给展会登记柜台的工作人员

*所有登记者将被列入我们的邮寄名单，以便收取Reed Exhibitions Japan Ltd. 公司主办或合办的展览会及研讨会信息。
*请注意贵公司名、部门和职位（不包括您的姓名）有可能会编入展会参观者名单并于展会报告书等中刊载，仅提供展商和潜在展商参考。

1 部门：

- | | |
|--|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. 生产技术/制造/品质管理 | <input type="checkbox"/> B. 设计/开发 |
| <input type="checkbox"/> C. 研发 | <input type="checkbox"/> D. 采购/购买 |
| <input type="checkbox"/> E. 产品企划 | <input type="checkbox"/> F. 管理 |
| <input type="checkbox"/> G. 销售/市场 | <input type="checkbox"/> H. 其他 () |

- | | |
|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> M. 加工公司 | <input type="checkbox"/> N. 照明公司 |
| <input type="checkbox"/> O. LED/LD/有机发光二极管制造商 | <input type="checkbox"/> P. 其他 () |

3 职位：

- | | |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A. 总经理/CEO 副总经理 | <input type="checkbox"/> B. 主任/经理 |
| <input type="checkbox"/> C. 部长、科长 | <input type="checkbox"/> D. 经理助理、高级职员 |
| <input type="checkbox"/> E. 员工 | |

2 企业类型：

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> A. 电气/电子设备制造商 | <input type="checkbox"/> B. 半导体/配件制造商 |
| <input type="checkbox"/> C. EMS供应商/转包商 | <input type="checkbox"/> D. 汽车相关制造商 |
| <input type="checkbox"/> E. 医疗器械制造商 | <input type="checkbox"/> F. 航空/宇宙相关机器制造商 |
| <input type="checkbox"/> G. 电子元件制造商 | <input type="checkbox"/> H. PWB/PCB制造商 |
| <input type="checkbox"/> I. 材料/化学制品制造商 | <input type="checkbox"/> J. 生产设备制造商 |
| <input type="checkbox"/> K. 检测设备制造商 | <input type="checkbox"/> L. 贸易公司/代理店 |

4 关于2020年的参展意向：

- | |
|--|
| <input type="checkbox"/> A. 考虑参展，请立即联系我们 |
| <input type="checkbox"/> B. 请寄给我详细参展资料 |

<INW-CH-E-XE>

Organised by

Reed Exhibitions®

主办单位：Reed Exhibitions Japan Ltd. NEPCON JAPAN 展会主办方

OFFICE: 18F Shinjuku-Nomura Bldg., 1-26-2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0570, Japan
TEL: +81-3-3349-8502 FAX: +81-3-3349-4900 E-mail: visitor-eng.inw@reedexpo.co.jp Web: www.nepconjapan.jp/zh-cn/
A division of Reed Business Registered in England, Number 678540

亚洲领先! 汇集 2,640* 家展商 新增200家展商

此展商数(包括同期展会的展商),观众人数及演讲场次为2018年9月13日的预测数据,有可能与实际举办时的数据有所差异。*包括同期展会

展馆平面图(暂定) 亚洲领先的电子技术展会-共2,640*家展商参展

20th IC & SENSOR PACKAGING TECHNOLOGY EXPO 155 家展商 ● 组装/测试设备 ● 材料/零部件 ● 镀锌材料/蚀刻材料 等	9th FINE PROCESS TECHNOLOGY EXPO 95 家展商 ● 冲压 ● 电镀 ● 钻孔 等	36th ELECTROTEST JAPAN 105 家展商 ● 外观检查 ● 测量/检查/分析 ● 测试装置 ● 非破坏性检查设备 等	48th INTERNEPCON JAPAN 280 家展商 ● 贴片机 ● 点胶机 ● 打印机/防护罩 ● EMS ● 清洁/静电防护器材 ● 焊接机 ● 捆包机 ● 清洗设备 等
同期展会 11th AUTOMOTIVE WORLD 2019 1,120 家展商 11th Int'l Automotive Electronics Technology Expo (国际汽车电子展) 10th EV & HEV Drive System Technology Expo (国际EV/HEV驱动技术展) 9th Automotive Lightweight Technology Expo (国际汽车轻量化技术展) 7th Connected Car JAPAN (国际车联网技术展) 5th Automotive Components & Processing Technology Expo (汽车零部件试做及加工技术展) 2nd Autonomous Driving Technology Expo (国际自动驾驶技术展)	11th LED & LASER DIODE TECHNOLOGY EXPO 80 家展商 ● LED ● 激光二极管 ● 光学元件/材料 ● 生产/检验设备 等	20th PRINTED WIRING BOARDS EXPO 55 家展商 ● 刚性PCB ● 柔性PCB ● PCB封装技术 ● 半导体 等	20th ELECTRONIC COMPONENTS & MATERIALS EXPO 130 家展商 ● 连接器/电缆 ● 传感器 ● 电子材料 等

此邀请券全馆通用,可以同时参观其他同期展会

同期展会 3rd SMART FACTORY Expo 230 家展商 ● IoT解决方案 ● FA装置 ● 生产调度管理系统软件 ● AI(人工智能) 等	同期展会 3rd RoboDEX Robot Development & Application EXPO 220 家展商 同期展会 5th WEARABLE EXPO 170 家展商
---	---

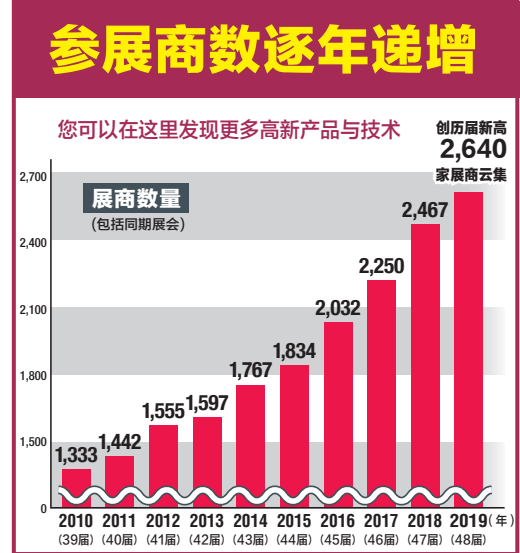
来自世界各地的125,000* 名工程师将齐汇一堂

*包括同期展会



2018年1月展会现场图片(99条通道之一)

NEPCON JAPAN 1月 东京展 一年举办两次! 9月 名古屋展



行业专家为您带来310*场精彩演讲

事先预约制 访问官网,了解详细信息 www.nepconjapan.jp/seminar_en/

<部分演讲嘉宾名单> *包括同期展会

 Chih-I Wu Vice President & General Director, ITRI	 Kazuma Natsume Director, AD & ADAS Engineering Div. 2, DENSO Corp.	 Toru Baji Technical Advisor, NVIDIA Japan	 Tomoyuki Yamazaki Senior Manager, Packaging Development Dept., Fuji Electric Co., Ltd.
 Paul Schuele CTO, eLux, Inc.	 Oded Sagee Sr. Director, Western Digital Corp.	 Keigo Harada General Manager, IoT Business Planning Dept., IoT Business Development Div., KDDI Corp.	 Makoto Kawashima Director, Sensor Products Div., Murata Manufacturing Co., Ltd.

敬告: 演讲主题和演讲嘉宾可能会有所变更。由于篇幅限制,上述部分演讲嘉宾的职位可能已作相应更改。

四大高科技专业展 同期举行

3rd RoboDEX 机器人开发与应用	3rd SMART FACTORY Expo 工业4.0智能工厂解决方案
5th WEARABLE EXPO 可穿戴设备与技术	11th AUTOMOTIVE WORLD 汽车工业技术

请发送此e-邀请券

给您的同事、合作伙伴等相关人员!



所有观众需持邀请券进入展馆(1人1张)

点击此处查看展商名录